This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

HO1L 21/324

21/22

(11)特許出願公開番号 特開2000-21888 (P2000-21888A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51) Int.Cl.7 識別記号 HO1L 21/324 21/22 501

テーマコート*(参考)

501M

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 5 頁)

(71)出願人 000190138 特顏平10-198133 (21)出願番号 信赵石英株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目22番2号 平成10年6月30日(1998.6.30) (22)出顧日 (72)発明者 大橋 宜夫 福島県郡山市田村町金屋字川久保88番地 信越石英株式会社石英技術研究所内 (72) 発明者 山形 茂 福島県郡山市田村町金屋字川久保88番地 - 信赵石英株式会社石英技術研究所内 (74)代理人 100101960 弁理士 股部 平八

(54) 【発明の名称】 高純度滯切り面を有するシリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治具およびその製造方法

(57)【要約】

【日的】微小な凹凸やマイクロクラックの開放に基づく 鋭角な凹凸がなく、遷移金属元素等の付着残留物もない 高純度の溝切り面を有するシリコンウエーハ熱処理用石 英ガラス治具、およびその製造方法を提供すること。 【解決手段】切削加工による溝きり面を有するシリコン ウエーハ熱処理用石英ガラス治具において、該溝切り面 が亀甲構造をなし、溝切り面全体の表面粗さが中心線平 均和さ(Ra)で0.5~5μmであることを特徴とす る高純度満切り面を有するシリコンウエーハ熱処理用石・ 英ガラス治具、およびその製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】切削加工による溝切り面を有するシリコン ウエーム熱処理用石英ガラス治具において、前記溝切り 面が亀甲構造をなし、溝切り面全体の表面粗さが中心線 平均粗さ(Ra)で(). 5~5µmであることを特徴と する高純度溝切り面を有するシリコンウエーハ熱処理用 石英ガラス治具。

【請求項2】亀甲構造の突起間の平均間隔が20~20 Oμm、突起の凹部に対する最大高さ(Ruax)が2~ 20μmであることを特徴とする請求項1記載の高純度 10 溝切り面を有するシリコンウエーハ熱処理用石英ガラス 治具。

【請求項3】シリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治具 を切削加工したのち、20~70wt%のフッ酸を用 い、温度(T)273~323Kで、かつ式1

[式1] $t=V/[7.2\times C^{2.4}\times exp\{-2.7$ $\times 10^{4} / (8.31 \times T)$

(ただし、Vはエッチング量(µm)、Cはフッ酸濃度 (wt%)、Tは絶対温度(K)、tはエッチング時間 (min)を表す。)で表わされる時間でエッチング処 20 理を行い、切削面から石英ガラスを20~200μm除 去して満切り面を亀甲構造とすることを特徴とするシリ コンウエーハ熱処理用石英ガラス治具の製造方法。

【請求項4】切削加工をダイヤモンドブレードで行うこ とを特徴とする請求項3記載の高純度溝切り面を有する シリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治具の製造方法。 【請求項5】ダイヤモンドブレードがメタルボンド型ダ イヤモンドブレード、レジンボンド型ダイヤモンドブレ ード又はビトリファイドボンド型ダイヤモンドブレード のいずれかであることを特徴とする請求項4記載の高純 30 度溝切り面を有するシリコンウエーハ熱処理用石英ガラ ス治具の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】木発明は、高純度溝切り面を有す るシリコンウエーハ熱処理用治具およびその製造方法、 さらに詳しくはシリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治 具の溝切り面に石英ガラスパーティクルや遷移金属元素 異物のない高純度のシリコンウエーハ熱処理用石英ガラ ス治具およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来技術】従来、シリコンウェーハの熱処理治具とし ては、耐熱性があり、かつ高純度であるところから石英 ガラス治具が用いられてきた。前記石英ガラス治具の加 工では、例えばウェーハボートのように多数の溝を一定 のピッチでしかも高精度に切削する必要があるところか らダイヤモンドブレードが一般的に用いられる。しかし ながら、シリカガラスが脆性材料であるところからダイ ヤモンドブレードによる切削によって加工面に微小な凹 凸やマイクロクラックが発生しシリコンウェーハを損傷 50 で O.5~5μmの範囲にある石英ガラス治具である。

したり、或いはダイヤモンドブレードの結合剤に由来す る各種遷移金属元素による異物が切削面に付着残留し、 それがシリコンウェーハの熱処理時に溶融、拡散してウ ェーハを汚染するなどの欠点があった。そのためダイヤ モンドブレードによる切削後、石英ガラス治具をフッ酸 溶液で軽くエッチング洗浄する方法が提案されている が、この希薄フッ酸による軽いエッチング洗浄では溝切 り面が相面化してウェーハを傷つけたり、或いは洗浄が 完全でないため各種遷移金属元素異物が残留しシリコン ウェーハを汚染し、製品歩留まりを低くすることがあっ た。また、研削後の溝切り面を酸水素バーナーやプロパ ンバーナー等のバーナー炎で炙り、切削加工で発生した 微小な凹凸やマイクロクラックを取り除いて平滑な面に する、いわゆるファイヤーボリシュ加工法も提案されて いるが、この方法では切削加工時に付着した異物の溶 融、拡散による汚染に加えてバーナー火口やガスによる 汚染も起こることがあり満足できる処理方法ではなかっ た。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】こうした現状に鑑み、 本発明者等は鋭意研究を続けた結果、ダイヤモンドブレ ードで加工したシリカガラス熱処理部材を所定の切削条 件、及びエッチング条件で処理することで、溝切り面に **亀甲構造を形成するとともに、微小な凹凸やマイクロク** ラックの開放に基づく鋭角な凹凸を滑らかにし、かつ各 種遷移金属元素異物を完全に除去したシリコンウエーハ 熱処理川石英ガラス治具が得られることを見出して、本 発明を完成したものである。すなわち、

【0004】本発明は、微小な凹凸やマイクロクラック の開放に基づく鋭角な凹凸がなく、遷移金属元素異物の 付着がない高純度溝切り面を有するシリコンウエーハ熱 処理用石英ガラス治具を提供することを目的とする。

【0005】また、本発明は、溝切り面が亀甲構造をな す新規な高純度溝切り面を有するシリコンウエーハ熱処 理用石英ガラス治具を提供することを目的とする。

【0006】さらに、木発明は、上記高純度溝切り面を 有するシリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治具の製造 方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 40 明は、切削加工による溝きり面を有するシリコンウエー ハ熱処理用石英ガラス治具において、前記溝切り面が亀 甲構造をなし、溝切り面全体の表面祖さが中心線平均祖 さ (Ra) でO. 5~5 µ m であることを特徴とする高 純度溝切り面を有するシリコンウエーハ熱処理用石英ガ ラス治具、およびその製造方法に係る。

【0008】本発明のシリコンウエーハ熱処理用石英ガ ラス治具は、上述のとおりその満切り面が亀甲構造をな し、溝切り面全体の表面粗さが中心線平均粗さ(R.)

前記亀甲構造とは、多角形状の突起物が不規則に連結 し、その断面が山状の突起とそれをはさむなだらかな凹 部とを有する構造をいい、その断面模式図を図1に示 す。そしてこの亀甲構造の突起間の平均間隔は20~2 ()()μm、突起の凹部に対する最大高さ(Ranz)は2 ~20μmの範囲にあるのがよい。また、前記シリコン ウエーハ熱処理用石英ガラス治具が有する溝切り面全体 の表面和さは中心線平均相さ(R_a)で $0.5\sim5\mu m$ の範囲にある必要がある。前記中心線平均粗さが0.5 μm未満に切削することは生産性、コスト上、実用的で 10 m なく、また5μmを超えると切削面が亀甲構造であって も、その祖さによってシリコンウェーハが損傷を受け好 ましくない。

【0009】上記シリコンウエーハ熱処理用石英ガラス 治具は、熱処理用石英ガラス治具をダイヤモンドブレー ドによる切削加工によって溝切りし、次いで20~70 w t %のフッ酸を用い、温度 (T) 273~323K で、かつ式2

[0010]

[式2] $t = V/[7.2 \times C^{2.4} \times exp\{-2.7]$ $\times 10^{4}/(8.31\times T)$

(ただし、Vはエッチング量(μm)、Cはフッ酸濃度 (wt%)、Tは絶対温度(K)、tはエッチング時間 (min)を表す。)で表わされる時間でエッチング処 理を行い、切削面から石英ガラスを20~200µmの 量除去することで製造される。

【〇〇11】上記フッ酸による石英ガラスのエッチング 速度は、フッ酸濃度と温度という2つの条件に依存し、 それらの間には式3

[0012]

【式3】v=7.2×C2·1×exp{-2.7×101 $/(8.31 \times T)$

[ただし、vはエッチング速度(μm/min)を表わ す。]の関係があることが本発明者等により実験的に見 出されている。エッチング速度とエッチング時間、エッ チング量とにはt=V/vの関係があるところから、式 2が導かれ、この式2を用いることで任意のエッチング 条件(フッ酸濃度、温度、エッチング量)におけるエッ チング時間が決定できる。

【0013】上記フッ酸エッチングに伴う溝切り面の表 40 面相さの変化の一例を図2に示すが、表面相さはエッチ ング処理直後、急激に増大して極大値に達したのち、徐 々に減少しやがて一定値に達する。表面祖さが極大に達 した後に亀甲構造が現れるが、その時までの石英ガラス のエッチング量は切削に使用するブレードの種類やブレ ードの周速度、送り速度等の切削条件によって異なり、 切削後の初期表面が粗い程エッチング量を多くする必要 がある。本発明の切削条件においてはエッチング量を2 0~200μmの範囲にするのがよい。エッチング量が 20μm未満では亀甲構造が現れず、また200μmを 50 コンウエーハ熱処理用石英ガラス治具についてその溝切

超える量の石英ガラスを除去しても表面構造に変化がな く無駄なエッチング処理となり好ましくない。

【0014】本発明の製造方法で使用するフッ酸は、そ の濃度が高い方がエッチング時間が短くてすむため好ま しいが、一般的には70wt%以下のものが人手可能で あるところから70wt%以下のフッ酸を使用する。し かし、フッ酸濃度が20w1.%未満では、エッチングに 時間がかかり過ぎるため好ましくないので、フッ酸濃度 を20~70wt%の範囲とする。また、エッチング時 の温度についてはとくに制御する必要がないが、273 ~323Kの範囲が好適である。温度が273K未満で はエッチングに時間がかかり過ぎ、また323Kを超え るとエッチング液が蒸発、揮散し易くなり取り扱い上好 ましくない。

【0015】本発明のシリコンウエーハ熱処理用石英ガ ラス治具の溝切りには高精度が要求されるところから、 ダイヤモンドブレードが用いられるが、該ダイヤモンド ブレードとしては具体的にメタルボンド型ダイヤモンド ブレード。レジンボンド型ダイヤモンドブレード又はビ 20 トリファイドボンド型ダイヤモンドブレードが挙げら れ、電着型ダイヤモンドブレードはマイクロクラックが 大きく入り、またブレードの耐久性も劣るため好ましく ない。前記ダイヤモンドブレードを具体的に使用するに 当たっては、高精度、高品質な切断面を得るために、レ ジンボンドダイヤモンドブレードの場合、粒度:#14 0~230、結合度: N~R、集中度: 75~125の 仕様が、またメタルボンドダイヤモンドブレードの場合 には、粒度: #140~230、結合度: N、集中度: 30~75の仕様が、さらにビトリファイドダイヤモン 30 ドブレードの場合には粒度: #140~230、集中 度:75~125の仕様が好適である。また、前記ダイ ヤモンドブレードによる溝切りにおいては溝幅がエッチ ング処理で拡大するので、満幅の仕上り寸法より予定す るエッチング量の分だけ小さめに切削するのがよい。 [0016]

【発明の実施の態様】次に具体例に基づいて本発明を詳 細に説明するが、本発明はそれにより限定されるもので

[0017]

はない。

【実施例】実施例1~3

直径12mmのむく棒を用いてウェーハボートを作成 し、表1に示す仕様のダイヤモンドブレードを用い周速 度1300m/min、送り速度60mm/minで、 講深さ6mm、溝幅3mm、溝ピッチ3mmのウェーハ ボートを作成した。次いで各ウェーハボートについて表 1に示すエッチング条件で処理した。実施例1の処理を 行ったウェーハボートの満切り面については走査電子顕 微鏡写真を図3に示す。 回写真から明らかなように亀甲 構造の突起が存在していることが窺える。得られたシリ 5

り面の表面形状を観察し、表面粗さおよび遷移金属異物 数を測定した。その結果を表1に示す。

【0048】比較例1

実施例と同様なウェーハボートを電着ダイヤモンドブレ ードで切削し、実施例1と同様なエッチング処理を行っ た。その結果を表1に示す。

【0019】比較例2

実施例と同様なウェーハボートをレジンボンドダイヤモ ンドブレードで切削したのち従来採用されている低濃度 のフッ酸溶液によるエッチング処理を行った。その結果 10 Link [SIS L2001-S/S-ATM)に を表1に示す。

【0020】各実施例および比較例における数値は以下 の測定方法で求めた値である。

(i)表面粗さ

表面和さ計(東京精密(株)製 Surfcom300*

*B)によるRoax及びRa(中心線平均粗さ)を測定した

【0021】(ii) 突起間の平均間隔

上記(i)の表面粗さ計による粗さプロファイルのデー タから単位長さ当たりの突起数を計測し、計算で求めた

【0022】(iii) 遷移金属異物の数とその同定 走査電子顕微鏡(日本電子(株)製 JSM5800L V)及びエネルギー分散型X線分析法(Oxford. よる遷移金属異物数の測定及びその遷移金属異物の元素 組成の同定。

[0023]

【表1】

(147	æ Sui i	実施例し	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2
ブレードの種類	ポンドの種類	レジン	ピトリー	メタル	電着	・レジン
	粒径	# 230	# 200	# 325	# 200	# 230
	結合度	R	1	N	_	R
	集中度	75	100	30	_	75
	形状	微小な 凹凸面	微小な 凹凸面	微小な 凹凸面	四凸面	微小な 凹凸面
	R. (μm)	0.10	0.15	0.25	1.2	0.11
	R _{max} (μm)	0.0	1.3	2.9	7	1.1
	遷移金属異物 数(ケ/cm²)	9	< 1	10	13	12
HF エ ッチ ング 条件	HF 農度 (%)	50	50	20	50	5
	型度 (℃)	20	20	40 ·	20	20
	時間(分)	76	38	338	76 ·	60
	エッチング量 (μm)	100	50	100	100	2
最終時の	形状	亀甲状の 突起あり	亀甲状の 突起あり	亀甲状の突 起あり	亀甲状の 突起あり	細い溝状
	突起間の間隔 (μm)	80	60	80	210	_
	R.	3	2	4	13	0.5
	R	11	8	13	38	2.1
	遷移金属異物 数(ケ/cm²)	· < 1	< 1	< 1	< 1	4

注) レジン: レジンボンド型ダイヤモンドブレード、ビ トリ: ビトリファイドボンド型ダイヤモンドブレード、 メタル:メタルボンド型ダイヤモンドブレード、電着: 電着型ダイヤモンドブレード。

【0024】〈評価〉上記表1から明らかなように実施 例1~3の溝切り面は表面祖さが増加しているが亀甲構 造が存在し、微小凹凸やマイクロクラックがなくパーテ※50 ろからシリコンウェーハに損傷を与えた。

※ィクルの発生がない上に遷移金属異物も殆どみられず、 高純度である。

【0025】一方、比較例1の満切り面では亀甲構造が 存在し、微小凹凸やマイクロクラックがなくパーティク ルの発生がない上に遷移金属異物も殆どみれないが、亀 甲構造の突起間隔が大きく、かつ表面粗さも大きいとこ

【0026】また、比較例2の満切り面ではフッ酸によるエッチング処理が十分でないため、満切り面に亀甲構造が現れず、また、遷移金属異物も完全には除去されていなかった。

[0027]

【発明の効果】本発明のシリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治具はその溝切り面が亀甲構造となり、微小凹凸やマイクロクラックがないためパーティクルの発生がなく、かつ遷移金属異物の残留のない高純度の切削面を有する石英ガラス治具である。そのため前記石英ガラス治型を用いたシリコンウェーハの熱処理において、シリコンウェーハの損傷や汚染がなく、高品質のシリコンウェ

ーハが歩留りよく製造できる。前記シリコンウエーハ熱 処理用石英ガラス治具は従来の作成方法で得た治具を特 定のエッチング条件で処理することで容易に製造でき、 その工業的価値は高いものがある。

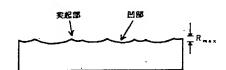
【図面の簡単な説明】

【図1】シリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治具の溝切り面の模式断面図である。

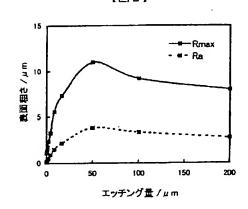
【図2】H F エッチングに伴う満切り面の表面相さの変化を示すグラフである。

10 【図3】実施例1のシリコンウエーハ熱処理用石英ガラス治具の溝切り面の走査電子顕微鏡写真図である。

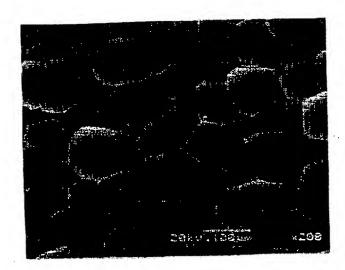




【図2】



【図3】



図面代用写真